# Дифференциальное сопротивление туннельных контактов $Au/GaAs_{1-x}Sb_x$ в области нулевой аномалии.

### I. Контакты к n-GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>

© Т.А. Полянская, Т.Ю. Аллен<sup>1</sup>, Х.Г. Нажмудинов, С.Г. Ястребов, И.Г. Савельев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 9 декабря 1997 г. Принята к печати 23 декабря 1997 г.)

Исследованы вольт-амперные характеристики и дифференциальное сопротивление R(V)=dV/dI туннельных контактов  $\mathrm{Au}/n$ -GaAs $_{1-x}\mathrm{Sb}_x$ . Барьеры Шоттки изготавливались на эпитаксиальных слоях n-GaAs $_{1-x}\mathrm{Sb}_x$ , специально не легированных, в области составов твердого раствора 0.01 < x < 0.125. Показано, что зависимости R(V) в диапазонах концентрации электронов  $2 \cdot 10^{18} \le n \le 7 \cdot 10^{18}$  см $^{-3}$  и температуры  $4.2 \le T \le 295$  К хорошо описываются теорией туннелирования, использующей самосогласованный расчет потенциала в области барьера Шоттки. Наблюдалась корневая зависимость проводимости  $G(V) = (dV/dI)^{-1}$  от напряжения смещения V в области нулевой аномалии в соответствии с теорией Альтшулера и Аронова для квантовых поправок к плотности состояний на уровне Ферми, связанных с особенностями электронэлектронного взаимодействия в разупорядоченных металлах.

#### 1. Введение

Мы предприняли исследование дифференциального сопротивления R(V) = dV/dI барьерных структур  $\mathrm{Au/GaAs}_{1-x}\mathrm{Sb}_x$ , сформированных на эпитаксиальных слоях твердого раствора с вырожденным электронным или дырочным газом, с целью выяснить, можно ли для барьеров Шоттки наблюдать с помощью туннельной спектроскопии аномалию в плотности состояний на уровне Ферми  $E_F$ 

$$\delta\nu \propto \sqrt{|E - E_F|},$$
 (1)

предсказанную Альтшулером и Ароновым для слабо разупорядоченных металлов в работах [1–3]. Здесь E — энергия электрона. Аномалия  $\delta \nu$  (1) обусловлена особенностью электрон-электронного взаимодействия, возникающей в процессе диффузионного движения электронов в слабо разупорядоченном поле примесей и других дефектов решетки. В результате в туннельной проводимости контакта  $G(V)=(dV/dI)^{-1}$  при  $V\to 0$ , но  $|eV|\gg kT$  (V — напряжение смещения), появляется дополнительная составляющая  $\Delta G(V)$  (так называемая нулевая аномалия) типа

$$\frac{\Delta G(V)}{G(0)} = \gamma \sqrt{|V|},\tag{2}$$

где  $G(0)\equiv G(V=0),\ \gamma$  — коэффициент, зависящий от удельного сопротивления  $\rho$  и константы электронэлектронного взаимодействия  $\lambda_{\nu}$  (для плотности состояний):

$$\gamma \propto \lambda_{\nu}/\rho^{3/2}$$
.

Для выделения аномального вклада в проводимость необходимо знать ход "фоновой" зависимости диффе-

ренциального сопротивления  $R_N(V)$ , определяемого нормальной плотностью состояний, которая для сферической изоэнергетической поверхности имеет вид

$$\nu_0(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} (E - E_c)^{1/2},\tag{3}$$

где  $m^*$  — эффективная масса, энергия электрона E отсчитывается от дна зоны проводимости  $E_c$ . Поэтому первой задачей наших исследований была проверка соответствия экспериментальных и теоретических зависимостей  $R_N(V)$  в тех областях температуры и напряжения V, где аномалия туннельной проводимости не проявляется. В связи с этой задачей возникает вопрос об адекватности теоретического описания туннелирования в барьерах Шоттки экспериментально наблюдаемым зависимостям  $R_N(V)$  для реальных поверхностно-барьерных структур.

Известно, что теория, развитая в работах [4–7] для плотности состояний (3), удовлетворительно описывает экспериментальные вольт-амперные характеристики и зависимости  $R_N(V)$  для диодов Шоттки в области термополевой эмиссии. Однако в монографии [8] отмечено (см. разд. 3.2.2), что это согласие теории и эксперимента удивительно, если принять во внимание, что пространственный заряд, связанный с примесями в полупроводнике, является скорее макро-, чем микронеоднородным в пределах ширины области пространственного заряда. Это должно приводить к существенным флуктуациям как в форме барьера [6], так и в вероятности туннелирования. И действительно, согласие теории [4–7] и экспериментальных данных резко ухудшается при исследовании диодов, изготовленных на более "грязных" полупроводниках, например, содержащих компенсирующие примеси. Пример тому — известная проблема избыточных темновых токов при низких (порядка азотной) температурах в барьерных структурах, изготовленных на основе эпитаксиальных слоев твердых растворов A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>.

 $<sup>^{1}</sup>$  В настоящее время: University of Tennessee at Chattanooga, TN 37403 Chattanooga, USA.

| Номер      | Содержание | Толщина          | Содержание | Высота барьера $\varphi_{b0}$ , эВ |        |       | Концентрация                              |
|------------|------------|------------------|------------|------------------------------------|--------|-------|---|
| образца    | Sb, x      | пленки $d$ , мкм | Те, ат%    | 4.2 K                              | 77.4 K | 295 K | $N_d - N_a$ , $10^{18}  \mathrm{cm}^{-3}$ |
| 1 <i>n</i> | 0.01       | 34               | 1.5        | 0.64                               | 0.63   | 0.68  | $3.0 \pm 1.5$                             |
| 2n         | 0.02       | 11               | 1          | 0.74                               | 0.74   | 0.73  | $3.4 \pm 0.3$                             |
| 3n         | 0.02       | 11               | 1          | 0.912                              | 0.905  | 0.89  | $3.9 \pm 0.4$                             |
| 4n         | 0.04       | 17               | 0.5        | 0.86                               | 0.82   | 0.80  | $4.5 \pm 1.5$                             |
| 5n         | 0.04       | 17               | 0.5        | 0.74                               | 0.73   | 0.73  | $2.7 \pm 0.1$                             |
| 6 <i>n</i> | 0.04       | 17               | 0.5        | 0.80                               | 0.80   | 0.80  | $2.6 \pm 0.2$                             |
| 7n         | 0.04       | 43               | 1.5        | 1.05                               | 1.04   | 1.03  | $6.6 \pm 0.3$                             |
| 8n         | 0.04       | 43               | 1.5        | 1.04                               | 1.01   | 1.05  | $6.0 \pm 1.5$                             |
| 9n         | 0.06       | 16               | 0.2        | 0.80                               | 0.80   | 0.80  | $2.0 \pm 0.4$                             |
| 10n        | 0.06       | 16               | 0.2        | 0.81                               | 0.80   | 0.77  | $1.9 \pm 0.6$                             |

Характеристика структур  $\mathrm{Au}/n\text{-}\mathrm{GaAs}_{1-x}\mathrm{Sb}_x$  и параметры, определенные по изменениям dV/dI

Этот вопрос существенно прояснился после создания флуктуационной теории барьера [9] и как следствие — появления области исследований, называемой некогерентной мезоскопикой. Применительно к барьерам Шоттки была развита теория термополевой эмиссии [10], которую мы проверили на структурах Au/n-Ga $As_{1-x}Sb_x$  с концентрацией электронов  $n = N_d - N_a \cong 10^{16} \div 10^{17} \text{cm}^{-3}$  [11]. лось, что теория [10] позволяет объяснить экспериментальные данные как в качественном (ход зависимостей тока от напряжения и температуры), так и в количественном плане. В частности, низкотемпературные "избыточные" токи в структурах Au/n-GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub> объясняются присутствием компенсирующих уровней остаточной примеси с концентрацией<sup>2</sup>  $N_t = N_d + N_a = (3.0 \pm 0.4) \cdot 10^{19} \,\mathrm{cm}^{-3}$ .

Мы не могли использовать теорию [10] для расчета туннельного сопротивления  $R_N(V)$ , так как авторами [9,10] не рассматривалась интересующая нас область напряжения смещения V, близкая к 0. Однако мы полагаем, что влияние флуктуаций длины туннелирования на вольт-амперные характеристики существенно уменьшается с увеличением концентрации электронов  $n = N_d - N_a$  в GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub> на 1.5-2 порядка по сравнению с концентрацией электронов в образцах, исследованных в работе [11], при той же концентрации остаточной примеси  $N_t = N_d + N_a$ . В результате мы рассчитывали фоновую зависимость  $R_N(V) = dV/dI$  с плотностью состояний (3) на основе обычной теории полевой и термополевой эмиссии. Вычисление зависимости  $R_N(V)/R_N(0)$  проводилось по модели [14]. В этой работе было показано (на примере туннельной проводимости структур Au/n-GaAs), что можно достичь хорошего согласия между теорией и экспериментом, если при вычислении прозрачности барьера использовать самосогласованное решение уравнения Пуассона для электростатического потенциала электрона на границе металл-полупроводник.

### 2. Методика эксперимента

Эпитаксиальные слои твердого раствора  $GaAs_{1-x}Sb_x$ выращивались методом жидкофазной эпитаксии в атмосфере очищенного водорода. Температура роста варьировалась в пределах  $750 \div 850^{\circ}$ С при скорости охлаждения от 0.3 до 2 град/мин. Толщина слоев составляла от 10 до 45 мкм. В качестве компонентов раствора-расплава использовались: Ga (99.9997%), нелегированный n-GaAs марки AГH-1 с концентрацией электронов  $n \cong 10^{16} \, \text{cm}^{-3}$ (источник As) и нелегированный p-GaSb с концентрацией дырок  $p \cong 10^{17} \, \text{cm}^{-3}$  (источник Sb). Содержание Sb варьировалось в пределах от x = 0.015 до x = 0.125. В качестве подложек использовался n-GaAs, легированный Те, с концентрацией электронов  $n \cong 10^{18} \, \text{cm}^{-3}$  и ориентацией (111)А. Нелегированные эпитаксиальные слои  $GaAs_{1-x}Sb_x$  обладали n-типом проводимости с концентрацией электронов  $n = N_d - N_a = 10^{16} \div 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3}$ . Эти значения определяются чистотой исходных компонентов раствора-расплава, степенью очистки водорода и особенностями технологического процесса. С целью получения слоев с более широким диапазоном концентраций электронов несколько серий эпитаксиальных слоев легировались Те.

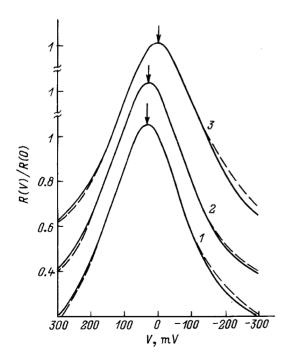
Барьеры Шоттки изготавливались вакуумным напылением Au. Перед этим поверхность  $GaAs_{1-x}Sb_x$  очищалась концентрированной НСІ в течение 30 с для удаления естественного окисла с поверхности пленки. При остаточном давлении  $10^{-6}$  Тор пластины постепенно нагревались до 200°C (для отжига поверхности эпитаксиального слоя), затем охлаждались до 120°C и при этой температуре производилось напыление Аи. После этого производился отжиг структур при температуре  $200 \div 250^{\circ}$ С в течение  $3 \div 4$  мин (для "закрепления" пленки Au) и затем — формирование методом фотолитографии структур  $Au/GaAs_{1-x}Sb_x/GaAs$  диаметром от 0.2 до 1 мм. Прижимной контакт из капельки In, соединенной с пленкой Аи, и защищенной лаковым покрытием, обеспечивал возможность измерений в диапазоне температур  $4.2 < T < 450 \,\mathrm{K}$ .

 $<sup>^2</sup>$  Эта величина концентрации остаточной примеси  $N_t$  в наших слоях твердого раствора согласуется с полученными ранее оценками по результатам исследования подвижности [12] и вольт-амперных характеристик p-n-переходов на основе  $GaAs_{1-x}Sb_x$  [13].

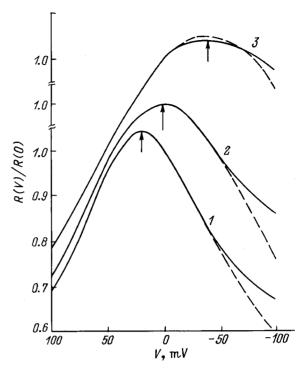
Измерение зависимости дифференциального сопротивления R(V)=dV/dI от напряжения смещения V производилось по мостовой схеме при частоте модулирующего сигнала  $22\,\mathrm{k}$  Гц. Регулировка напряжения смещения позволяла осуществить плавный переход через значение V=0. Установка обеспечивала измерение сигналов с амплитудой напряжения  $2\cdot 10^{-5} \div 2\cdot 10^{-4}\,\mathrm{B}$  при модулирующем токе  $10^{-7}\,\mathrm{A}$ , остававшимся постоянным с точностью не хуже 5% в процессе измерений. В зависимости от сопротивления образца амплитуда выходного сигнала генератора изменялась дискретно, но не превышала величины kT.

### 3. Результаты эксперимента

В работах [14,15] показано, что экспериментально легко идентифицируемые параметры кривой  $R_N(V)$  для контактов  $\mathrm{Au}/n$ -GaAs — величина напряжения  $V_{\mathrm{max}}$  в области прямого смещения (помечена на рис. 1 и 2 стрелками), при котором наблюдается максимум сопротивления  $R_N(V) = R_N^{\mathrm{max}}(V_{\mathrm{max}})$ , и полуширина кривой  $R_N(V)$  — не определяются однозначно величиной  $E_F$  (т.е. концентрацией носителей тока n в полупроводнике с вырожденным электронным газом) и высотой барьера  $\varphi_{b0}(V=0)$ . Эти параметры можно определить только как подгоночные при согласовании экспериментальных и теоретических зависимостей  $R_N(V)/R_N(0)$ . Проверку этого метода определения n и  $\varphi_{b0}$  мы провели на структурах  $\mathrm{Au}/n$ -GaAs с концентрацией электронов в GaAs  $(1.5 \div 5) \cdot 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$ , известной из холловских



**Рис. 1.** Зависимости  $R_N(V)/R_N(0)$  от приложенного напряжения V для структуры  $\mathrm{Au}/n$ -GaAs<sub>0.96</sub>Sb<sub>0.04</sub> (образец 7n в таблице) при температурах T, K: 1 — 4.2, 2 — 77.4, 3 — 295. Стрелками показаны значения  $V_{\mathrm{max}}$ .

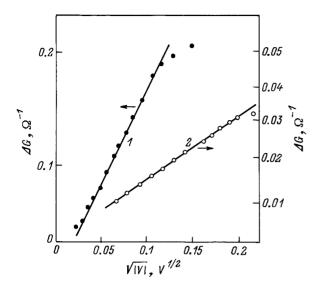


**Рис. 2.** То же, что и на рис. 1, но для структуры Au/n-GaAs<sub>0.98</sub>Sb<sub>0.02</sub> (образец 2n в таблице).

измерений. Значения концентраций, определенные путем сопоставления теоретических и экспериметальных кривых  $R_N(V)/R_N(0)$ , с точностью не хуже 15% совпадают с результатами холловских измерений.

Эту же методику мы применили и для структур Au/n-Ga $As_{1-x}Sb_x$ . На рис. 1,2 показаны результаты сопоставления экспериментальных (сплошные линии) и теоретических (штриховые) зависимостей  $R_N(V)/R_N(0)$  для образцов Au/GaAs<sub>0.96</sub>Sb<sub>0.04</sub> (рис. 1) и Au/n-Ga $As_{0.98}Sb_{0.02}$  (рис. 2). Теоретические кривые рассчитывались по модели [14]. Добавочный вклад в дифференциальное сопротивление  $\Delta R(V)$  в области аномалии при  $V \to 0$  и  $T = 4.2 \, {\rm K}$  не превышал  $2 \div 3\%$  от значения  $R_N(0)$  и поэтому не заметен на соответствующих кривых, представленных на рис. 1, 2. Влияние температуры на вид зависимостей  $R_N(V)$  хорошо иллюстрирует рис. 2. Видно, что с повышением температуры ширина кривой увеличивается, а положение  $V_{\rm max}$  сдвигается в сторону обратных напряжений смещения. Положение  $V_{\rm max} < 0$ при высоких температурах проявляется в структурах с относительно малой концентрацией электронов и объясняется увеличением вклада термополевой эмиссии с ростом температуры.

В таблице приведены значения концентрации  $n=N_d-N_a$  и высоты барьера  $\varphi_{b0}$ , определенные путем подгонки экспериментальных и теоретических кривых. Ранее для структур  $\mathrm{Au}/n\text{-GaAs}_{1-x}\mathrm{Sb}_x$  с концентрацией в твердом растворе  $n=N_d-N_a=10^{16}\div10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$  по фотоэлектрическим измерениям [16] было получено значение высоты барьера  $\varphi_{b0}^{ph}=0.88\pm0.03\,\mathrm{эB}$  при



**Рис. 3.** Зависимости проводимости  $\Delta G = G(V) - G(0)$  в области нулевой аномалии от  $\sqrt{|V|}$  при T = 4.2 К для структур:  $I - \text{Au}/n\text{-GaAs}_{0.96}\text{Sb}_{0.04}$  (образец 4n),  $2 - \text{Au}/n\text{-GaAs}_{0.98}\text{Sb}_{0.02}$  (образец 2n).

 $T=77\,\mathrm{K}$ , не зависящее от состава твердого раствора в пределах 0.03 < x < 0.125. Если сравнить с этими данными приведенные в таблице значения  $\varphi_{b0}$ , то видно, что они группируются вокруг преведенных выше величин  $\varphi_{b0}^{ph}$ , за исключением структур 7n, 8n.

В работе [15] показано, что для барьеров Шоттки на n-GaAs положение максимума зависимости  $R_N(V)=R_N^{\max}$  при прямом напряжении смещения  $V=V_{\max}$  всегда значительно меньше величины  $E_F$ . В нашем случае — для структур на твердом растворе n-GaAs $_{1-x}$ Sb $_x$  — значения  $V_{\max}$  при T=4.2 К 38 мэВ для образца 7n на рис. 1, и 22 мэВ для образца 2n на рис. 2 также существенно ниже значений  $E_F(T=4.2$  К)  $\cong$  190 и 120 мэВ соответственно.

Переходя к основной цели наших исследований проверке применимости модели Альтшулера, Аронова [1–3], объясняющей нулевую аномалию в туннельной проводимости слабо разупорядоченных проводников, к описанию такого же явления в барьерах Шоттки, следует отметить малую величину аномального вклада в туннельное сопротивление, наблюдаемого для наших структур Au/n-GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>. На рис. 3 показано изменение проводимости  $\Delta G = G(V) - G(0)$  в области нулевой аномалии в зависимости от  $\sqrt{|V|}$  для 2-х образцов, для которых ее удалось выделить с достаточной точностью. Как видно из рисунка, зависимость  $\Delta G(V)$  в области аномалии подчиняется закономерности (2). На наш взгляд, это свидетельствует о том, что и в туннельной проводимости барьеров Шоттки проявляется квантовая поправка к плотности состояний Альтшулера-Аронова (1), несмотря на то что теория [1–3] была сформулирована для контактов со слабо разупорядоченными металлами.

#### 4. Заключение

Зависимость дифференциального сопротивления dV/dI в барьерах Шоттки Au/n-Ga $As_{1-x}Sb_x$ напряжения смещения и от температуры в диапазоне  $4.2 < T < 295 \,\mathrm{K}$  удовлетворительно описывается теорией туннелирования, использующей самосогласованный расчет потенциала в области барьера Шоттки [14]. В области малых смещений до  $|V| = 10 \div 40\,\mathrm{мэВ}$ наблюдается корневая зависимость проводимости  $G(V) = (dV/dI)^{-1}$  от напряжения смещения V. Это согласуется с теорией Альтшулера и Аронова для квантовых поправок к плотности состояний на уровне Ферми, связанных с особенностями многочастичного взаимодействия в разупорядоченном проводнике [1–3].

### Список литературы

- [1] B.L. Altshuler, A.G. Aronov. Sol. St. Commun., **30**, 115 (1979).
- [2] Б.Л. Альтшулер, А.Г. Аронов. Письма ЖЭТФ, **37**, 145 (1983).
- [3] B.L. Altshuler, A.G. Aronov. In: Electron-Electron Interactions in Disordered Systems, ed. by A.L. Efros and M. Pollak (Elsevier Science Publishers. B.V., 1985) Ch. 1.
- [4] F.A. Padovani, R. Stratton. Sol. St. Electron., 9, 695 (1966).
- [5] C.R. Crowell, V.L. Rideout. Sol. St. Electron., 12, 89 (1969).
- [6] C.Y. Chang, S.M. Sze. Sol. St. Electron., 13, 727 (1970).
- [7] V.L. Rideout, C.R. Crowell. Sol. St. Electron., 13, 993 (1970).
- [8] Э.Х. Родерик. Контакты металл-полупроводник (М., Радио, 1982). [Пер. с англ.: Е.Н. Roderick. Metalsemiconductor contacts (Clarendon Press, Oxford, 1978)].
- [9] М.Э. Райх, И.М. Рузин. ЖЭТФ, 92, 2257 (1987).
- [10] М.Э. Райх, И.М. Рузин. ФТП, 21, 456 (1987).
- [11] Т.А. Полянская, Х.Г. Нажмудинов. ФТП, 21, 1737 (1987).
- [12] Ю.Ф. Бирюлин, В.Н. Каряев, И.Ю. Новикова, Т.А. Полянская, В.В. Чалдышев, Ю.В. Шмарцев. ФТП, 15, 2288 (1981).
- [13] А.Я. Вуль, С.В. Кидалов. ФТП, 20, 451 (1986).
- [14] И.Н. Котельников, Д.К. Чепиков, Е.Г. Чиркова, А.Я. Шульман. ФТП, 21, 1854 (1987).
- [15] R. Stratton, F.A. Padovani. Sol. St. Electron, 10, 813 (1967).
- [16] Л.В. Шаронова, Т.А. Полянская, Х.Г. Нажмудинов, В.Н. Каряев, Л.А. Зайцева. ФТП, 22, 93 (1988).

Редактор Л.В. Шаронова

# Differential resistance of Au/GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub> tunneling contacts.

I. Contacts to n-GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>

T.A. Polyanskaya, T.Yu. Allen, Kh.G. Nazhmudinov, S.G. Yastrebov, I.G. Savel'ev

A.F. loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia

**Abstract** Current–voltage characteristics and differential resistance R(V) = dV/dI of tunneling contacts  $Au/GaAs_{1-x}Sb_x$  were studied. The Shottky barriers were formed on n- $GaAs_{1-x}Sb_x$  epitaxy layers, which were not subject to doping specially, within (0.01 < x < 0.125) range. It has been shown that R(V) dependencies over the ranges of electron densities  $[2 \cdot 10^{18} < n < 7 \cdot 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}]$  and temperatures  $[4.2 < T < 295 \, \mathrm{K}]$  are well described by the theory of tunneling, using a self-consistent calculation potential of Shottky barrier. In the field of the zero-bias anomaly the conductance  $G(V) = (dV/dI)^{-1}$  varies as a square root function of the bias voltage V. It agrees well with the Altshuler–Aronov theory for quantum corrections to the density of states at Fermi level in disordered metals. Corrections arise due to peculiarities of electron–electron interactions.

E-mail: pta@nano.ioffe.rssi.ru (T.A. Polyanskaya) tbilgild@cecasun.utc.edu (T.Yu. Allen)